

全球化經濟趨勢的時代範疇引導新科技浪潮驅動消費型電子產業活絡，產業大放異彩，終端消費型產品進而改變人們的生活型態，也進一步影響人類文明未來的藍圖。

鴻騏新技 (D-Tek) 創立於 1996 年，專注致力於提供製程解決方案，創辦人 費耀祺先生秉持著科技動能、夢想實現的熱忱與信念，在 SMT 領域透過客戶滿意、永續經營之企業文化精神獲得客戶信賴與肯定，並於 2005 年投入研發團隊秉持工藝解決方案提升客戶競爭力的信念下，成功研發多款自有品牌的自動化設備，再次獲得客戶親睽與肯定。

2008 年半導體產業的蓬勃發展及新科技實踐競賽的推波助瀾下，D-Tek 投入半導體市場封測製程應用如 Flip Chip、SiP、WLSiP 全方位解決方案工藝，在高精度及高可靠度的要求下提升產能與可靠度的競爭優勢。此次展出之設備包含有 Dek 印刷機於高精度印刷製程要求下具提升產能的競爭力、ASM Siplace 置件機具高智能化創造 Flip Chip 高產出的優勢以及 Sip/WLSiP 微小零件高精度與產出目標、Nordson Asymtek 點膠機之創新技術應用於點膠與塗布製程及對應於封裝技術之高精密高效率的製程要求、Parmi 獨創 3D 視覺檢視技術應用於零件微小化趨勢之可靠度分析、D-Tek IR 全視覺檢查機應用於封裝材料之偏移檢查、RFA300 密封式迴焊爐可依客戶製程應用與產能期待，於甲酸或熱風模式下進行功能切換。

2017 年 9 月 13 至 15 日於南港展覽館之半導體展的盛會中(I 區 1318)，D-Tek 誠摯邀請業界先進一起參與我們所提供的創新科技及分享高產能及高可靠度之解決方案。

